



2021年7月12日

各 位

会 社 名 扶 桑 化 学 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 杉 田 真 一
(東証第1部・コード番号:4368)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 伊 藤 裕 之
(TEL. 03-3639-6311)

設備投資に関するお知らせ

当社は2021年7月12日開催の取締役会において、京都事業所における設備投資について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設備投資の目的

当社電子材料事業部門の主力製品である超高純度コロイダルシリカは、主に半導体製造工程での精密研磨剤・CMP（化学的機械的平坦化）用途で使用されています。半導体は次世代通信規格「5G」やIoT向けの需要増に加えて、在宅勤務などライフスタイルの変化に伴うパソコンやデータセンタ関連機器の増加による需要の増加も見込まれており、当社の超高純度コロイダルシリカの需要は今後も急速に拡大することが予想されます。

昨年11月に鹿島事業所への製造増設を決定した後も、度重なる半導体の需要増加の動きを受け、顧客要求に万全な体制で応えるために、当社の主力製造拠点である京都事業所第二工場内に新たな製造設備の建設を決定致しました。なお、今回の投資は、経済産業省の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金（2次公募）」の対象事業に採択されております。

2. 設備投資の概要

所在地	京都府福知山市長田野町二丁目8番地
設備投資内容	超高純度コロイダルシリカの製造設備及び付帯設備
投資予定額	約100億円
資金計画	自己資金により充当
操業開始時期	2024年4月（予定）

3. 今後の見通し

本設備投資が2022年3月期の連結業績に与える影響はありません。次年度以降の業績に与える影響につきましては必要に応じて適切に開示してまいります。

以上